

Hittebestendige koudlijm - Fiboard Glue S

Fiboard Glue S is een universeel inzetbare hittebestendige koudlijm, een lijm met uitstekende duurzame hechting en hoge kleefkracht op basis van aluminiumsilicaten en waterglas. Fiboard Glue is ontwikkeld voor het lijmen en verbinden van diverse materialen zoals: beton, staal, steen en glas.

[Datasheet](#)

[Veiligheidsinformatie](#)

